Systemdatenblatt

SL TECH 4010

Positionen

*** Grundposition

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**

- **Grundierung mit einem nonylphenol-, lösemittel- und weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel**

  mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)

- **/Egalisierung von geringeren Rauigkeiten, ca. 0,5 mm, mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**

  Verbrauch: ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>

  ca. 0,5 kg Remmers Selectmix 01/03 <4405>

- **Kupferlitze - selbstklebende Kupferbänder als Erdungssystem**

  ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze

  mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen

- **Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP- Bindemittel (Erdungselemente gesondert beschrieben)**

  ca. 0,10 - 0,15 kg/m² Remmers Epoxy Conductive LE <67011>

- **Fließbelag bestehend aus einem leitfähigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**

  Verbrauch: <ungefüllt> mind. 1,80 kg/m² Remmers Epoxy ESD Color 2K <6686> (Farbe nach Wahl des AG) <gefüllt> mind. 1,80 kg/m² Remmers Epoxy ESD Color 2K <6686> (Farbe nach Wahl des AG)

  anteilig ca. 0,60 kg Remmers Selectmix 01/03 <4405>

*** Bedarfspositionen

- **Einstreuung von Mattierungsmittel zur Erzielung der Rutschfestigkeit (bis ca. 20% Deckung)**

  Verbrauch je nach Anwendung: ca. 0,050 - 0,075 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742> (< 20% Deckung)